

MOTTO OSAKA

オープンイノベーション フォーラム

2社登壇

大阪ガス(株)

LG Japan Lab(株)

7/5(水) 14:30~17:00開催 技術ニーズ説明会

STEP 1 まずは説明会に参加!

詳細・お申込みは **コチラ**▶▶▶

参加受付6月29日(木)まで



応募

STEP 2

メールにてエントリー

7月6日(木)~ 8月18日(金)締切

選考

STEP 3 ビジネスマッチング会にて

提案先企業へプレゼンテーション

9月下旬(参加対象は選考通過企業のみ)

2023年度 探索事業領域

大阪ガス(株)・LG Japan Lab(株)の技術課題にお応え頂ける企業さま
皆様方の積極的なご提案をお待ちしています

大阪ガス(株)

▼ 事業共創パートナー募集

- 1 定置型蓄電池(業工用)の「火災予防・火災拡大防止システム」
- 2 地中レーダー(GPR)での取得情報を図面化する「地下埋設物プラットフォーム」
- 3 受付・架電業務のデジタル化による「高度健康相談・見守りサービス」
- 4 ライフステージごとの「食」を起点にした「フードウェルビーイングサービス」

▼ 技術開発パートナー募集

- 1 安価で省施工な「環境センサー」による空気質の見える化と空調制御システム
- 2 「IoT計測センサー」による水質測定困難物質のリアルタイム遠隔監視
- 3 家庭用燃料電池エネファーム(EF)モニター実証先での「遠隔データ計測システム」
- 4 「メタバース空間」での交通安全研修

▼ 用途開発パートナー募集

- 1 「気象シミュレーション技術」を活用したスマートアグリ・ファクトリー・ライフ
- 2 特異な吸湿特性を持つ「金属有機構造体(MOF)」を活用した新規吸脱着素材
- 3 分散性に優れる「フルオレンセルローズファイバー(FLCeF)」を活用した新規素材
- 4 透明性の高い「抗菌・抗ウイルスコーティング剤」を活用した新規製品
- 5 低コスト・高分散性「多層グラフェン」を活用した高熱伝導樹脂・塗料
- 6 透明性の高い「チタン系ナノ材料」を活用した防汚・消臭・光電子材料
- 7 植物由来の「生分解性フィルム用樹脂」を活用したフィルム商品
- 8 「低温粉碎」による食品原料・樹脂等の粉体加工

LG Japan Lab(株)

- 1 flexible熱電材料
- 2 バイオマスプラスチック
- 3 デジタルヘルスケア関連部品
- 4 宇宙関連素材

Daigasグループ オープンイノベーション事例

~工事現場をAIで自動認識する車載カメラ~

Daigasグループの大阪ガスネットワーク株式会社は、大阪シティバス株式会社さま等の路線バスを用いて、「工事現場をAIで自動認識する車載カメラ」によるガス管パトロール業務を実施しています。大阪ガスは2009年からオープンイノベーションを推進しており、社内ニーズを積極的に発信し、外部から提案される技術と結び付けてきました。今回のAIカメラ開発もオープンイノベーションのマッチングイベントで接点を持ったスタートアップ企業(株式会社アプトボッドさま)との協業によって実現しました。



路線バスの搭載イメージ

ホームページ <http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/2022308/D22200824019.html>に、より詳しい情報を掲載しています

主催：大阪商工会議所 共催：東大阪商工会議所、高槻商工会議所、茨木商工会議所、八尾商工会議所、姫路商工会議所、西宮商工会議所、大阪府、Xport

お問合せ先

大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-8

☎06-6944-6300

ビジネスマッチング会 までの流れ

STEP 1

技術ニーズ説明会

大企業による技術ニーズの発表

日時	令和5年 7月 5日 (水) 14:30 ~17:00
場所	大阪商工会議所7階 国際会議ホール (大阪市中央区本町橋2-8)
参加対象者	モノづくり企業・ベンチャー企業など 参加費 無料
内容	大阪ガス(株)とLG Japan Lab(株)の2社が技術ニーズを説明
申込方法	「技術ニーズ説明会 参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご送信ください ホームページからも申込み可能です https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202305/D22230524019.html
申込期限	6月29日 (木) まで参加受付

STEP 2

エントリー書類の受付

技術ニーズに応える提案のエントリー

申込方法	7月6日以降にホームページよりエントリーシートを入手し、 (https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202305/D22230524019.html) 「 motto@osaka.cci.or.jp 」宛に必要事項を記入したエントリーシートを送信
受付期限	7月6日 (木) ~ 8月18日 (金) まで参加受付

STEP 3

ビジネス マッチング会

書類選考を通過した企業のみ実施

日時	令和5年 9月下旬
場所	大阪商工会議所 等
参加対象者	エントリーシートに記載された内容による選考を事前に通過された モノづくり企業・ベンチャー企業など
内容	大阪ガス(株)、LG Japan Lab(株)に対し、自社の応答提案を プレゼンテーション

協力支援機関

公益財団法人大阪産業局、公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構、公益財団法人京都産業 21、公益財団法人ひろしま産業振興機構、公益財団法人京都高度技術研究所、公益財団法人神戸市産業振興財団、公益財団法人鳥取県産業振興機構、一般財団法人大阪科学技術センター、東大阪市、株式会社関西みらい銀行、公益財団法人奈良県地域産業振興センター、特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構、京都工芸繊維大学、特定非営利活動法人経営支援 NPO クラブ、公益財団法人 長野県産業振興機構 (NICE)、株式会社三菱総合研究所、株式会社池田泉州銀行、公益財団法人ひょうご産業活性化センター、龍谷大学龍谷エクステンションセンター、地方独立行政法人大阪産業技術研究所、株式会社アルファ経営システム研究所、近畿産業技術クラスター協同組合、KAHM ジャパン株式会社、公益財団法人堺市産業振興センター、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター、一般社団法人生産技術振興協会、一般財団法人大阪デザインセンター、一般財団法人エンジニアリング協会、大阪大学、独立行政法人中小企業基盤整備機構、ネオマテリアル研究会、認定NPO法人産業界OB ネット、G-MAC グローバルマネージメントコンサルティング有限責任組合、広島県大阪事務所、特定非営利活動法人京都イノベーションリソース、公益財団法人静岡県産業振興財団、一般社団法人関西産業活性化協議会、広島県呉市、公益財団法人さいたま市産業創造財団

FAX送信先 **06-6944-6249**

宛先：大阪商工会議所産業部産業・技術振興担当

「MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム～【2社登壇】大阪ガスとLG Japan Lab～」 技術ニーズ説明会 (7月5日開催) 参加申込書

会社・団体名	ふりがな ----- (大阪商工会議所の会員の方は会員番号をご記入ください) KT/K _____		
所在地	ふりがな 〒 _____		
氏名	ふりがな	所属・役職名	
TEL	-	FAX	-
従業員数	5人以下 ・ 5人超20人以下 ・ 20人超100人以下 ・ 100人超300人以下 ・ 300人超		
資本金	なし ・ 1,000万円以下 ・ 1,000万円超1億円以下 ・ 1億円超3億円以下 ・ 3億円超		
業種	卸売業 ・ 小売業 (飲食店含む) ・ サービス業 ・ 製造業 ・ 建設業 ・ 運輸業 ・ その他		
E-mail	(当日までに「参加証」を送信します)		
お申込のきっかけ ※()内該当に○	大阪商工会議所からの案内 (メール ・ FAX ・ HP ・ チラシ ・ 支部 担当者名 : _____) 他商工会議所からの案内 (東大阪 ・ 高槻 ・ 茨木 ・ 八尾 ・ 姫路 ・ 西宮) その他からのご案内 (大阪ガス(株) ・ LG Japan Lab(株) ・ 大阪府 ・ MOBIO ・ その他の機関)		

ご記入いただいた個人情報等は、参加者名簿の作成、ニーズ詳細資料の送付等、本フォーラムの運営のために発表企業に適宜提供いたします。また、大商、共催団体からの各種情報提供(メールでの事業案内含む)のために利用させていただきます。なお、本事業は大阪府の補助金を受けて実施しているため、大阪府へ参加者名簿として提供するとともに、大商が産学官技術相談窓口で連携する大学や公設試験研究機関、行政機関の各種情報について、大商からご案内(メール含む)する場合にも利用させていただきます。これらについては、お申込者ご本人に同意いただいたものとします。